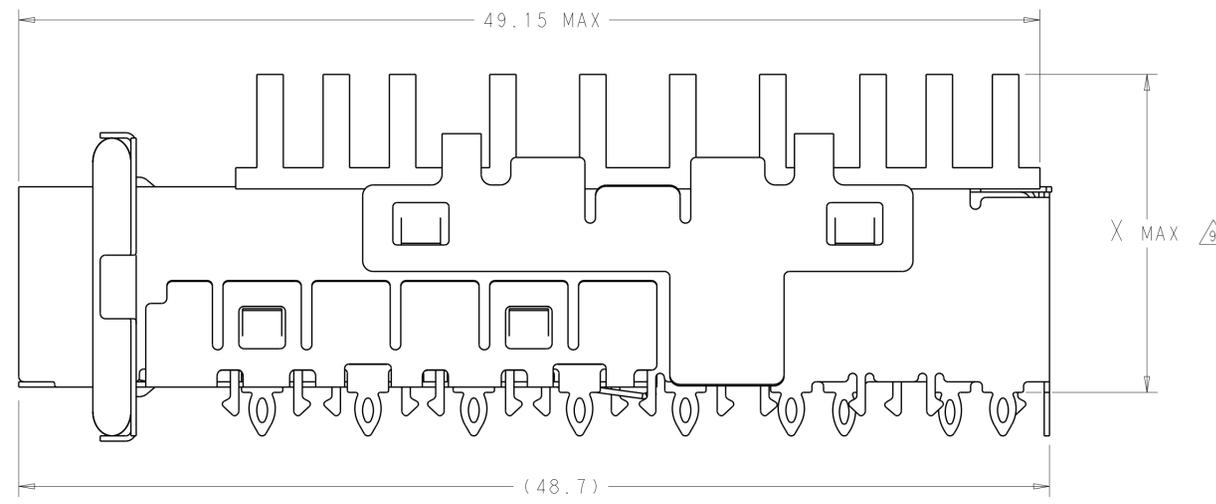
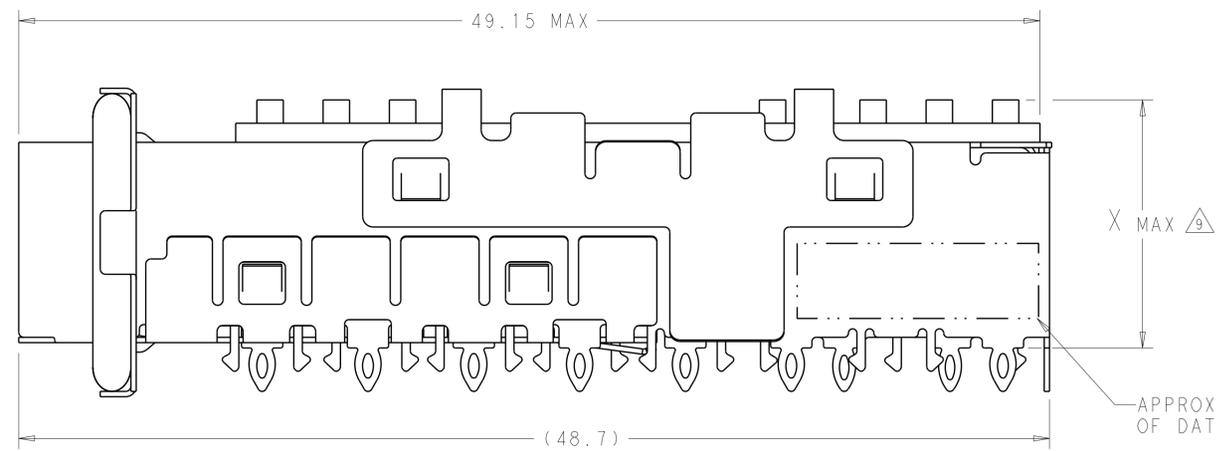
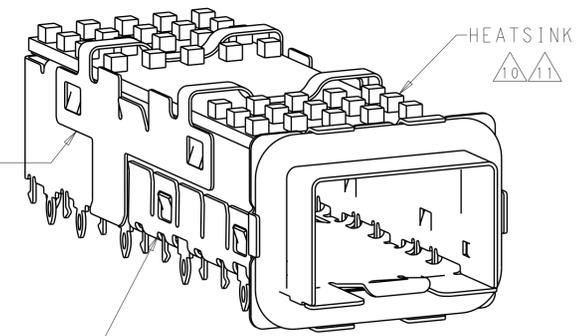


LOC	DIST	REV	DATE	BY	APPD
GP	00	A	10FEB2011	CJV	JTL

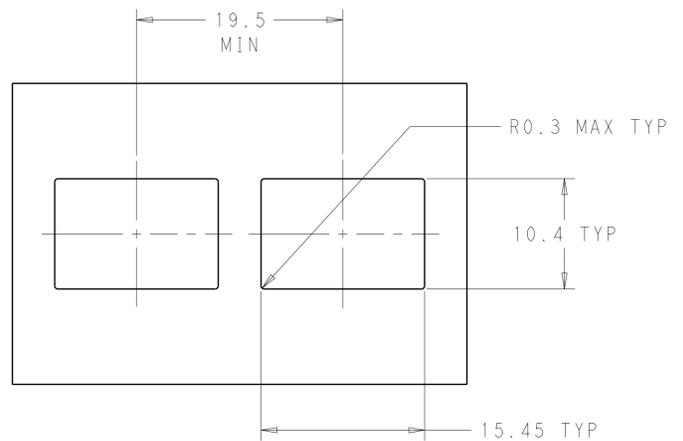
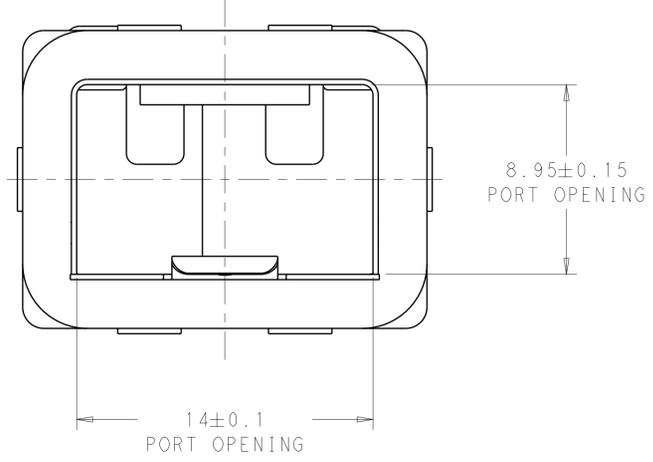
- 1 MATERIAL:
 CAGE ASSEMBLY: 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY
 GASKET RETENTION PLATE: STAINLESS STEEL
 EMI GASKET: PLATED FILLED SILICONE
 HEATSINK: ALUMINUM
 HEATSINK CLIP: STAINLESS STEEL
- 2 FINISH:
 HEATSINK: ELECTROLESS NICKEL FOR 2057085-1 THRU -3
 HEATSINK: HARD COAT ANODIZED FOR 2057085-4
 HEATSINK CLIP: PASSIVATE
3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- 4 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 5 DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6 MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
 SINGLE SIDED = 1.45
- 7 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 8 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 9 DIMENSIONS APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE.
- 10 HEATSINK CLIP AND HEATSINK SHIPPED UNASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY, CAGE ASSEMBLY TO BE PRESSED INTO THE PCB PRIOR TO ATTACHING THE HEATSINK CLIP AND HEATSINK TO THE CAGE ASSEMBLY.
- 11 HEATSINK REFERENCE PART NUMBERS:
 1829903-2 = 4.2mm HIGH - PCI.
 1829904-2 = 6.5mm HIGH - SAN
 1829905-2 = 13.5mm HIGH - NETWORKING, ELECTROLESS NICKEL
 1829905-4 = 13.5mm HIGH - NETWORKING, HARD COAT ANODIZED
 1963832-2 = 3.2mm HIGH - BLADE



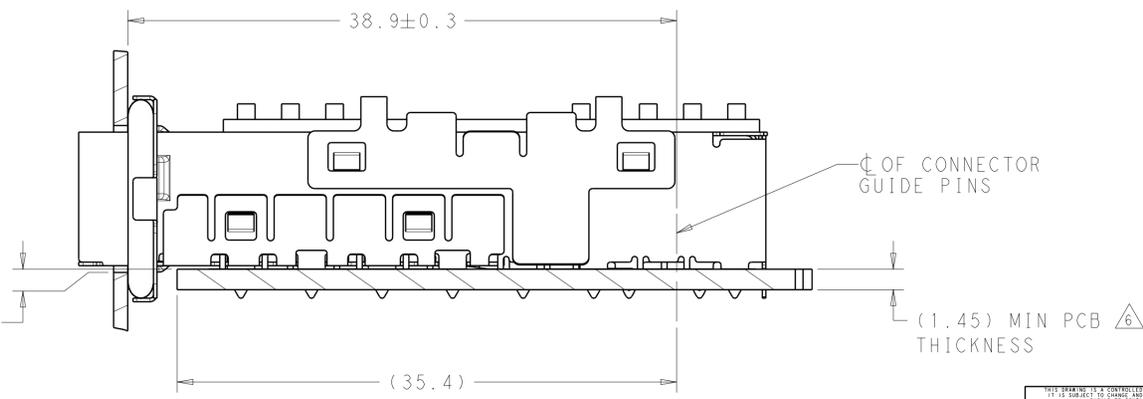
2057085-2 THRU -5
 RIGHT SIDE VIEW



2057085-1
 RIGHT SIDE VIEW



RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT
 SCALE 3:1



2057085-1
 MOUNTED ON PCB
 SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL
 SCALE 4:1

APPLICATION	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
PCI	13.5		2057085-5	
NETWORKING, HARD COAT ANODIZED	22.8		2057085-4	
NETWORKING, ELECTROLESS NICKEL	22.8		2057085-3	
SAN	15.8		2057085-2	
BLADE	12.5		2057085-1	
APPLICATION	X		PART NUMBER	

DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 9 PLC ±0.1 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.1 4 PLC ±0.05 ANGLES ±0.05		DWN Z.M.REAM 22APR2008 CHK M.R.SCHMITT 22APR2008 APVD R.H.WERTZ 22APR2008		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
MATERIAL:		FINISH:		NAME: SFP+ ENHANCED CAGE ASSEMBLY PRESS FIT, EMI GASKET, W/ HEAT SINK		SIZE: CAGE CODE DRAWING NO A1100779C=2057085	
CUSTOMER DRAWING				SCALE: 6:1		SHEET 1 OF 2 REV A	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9